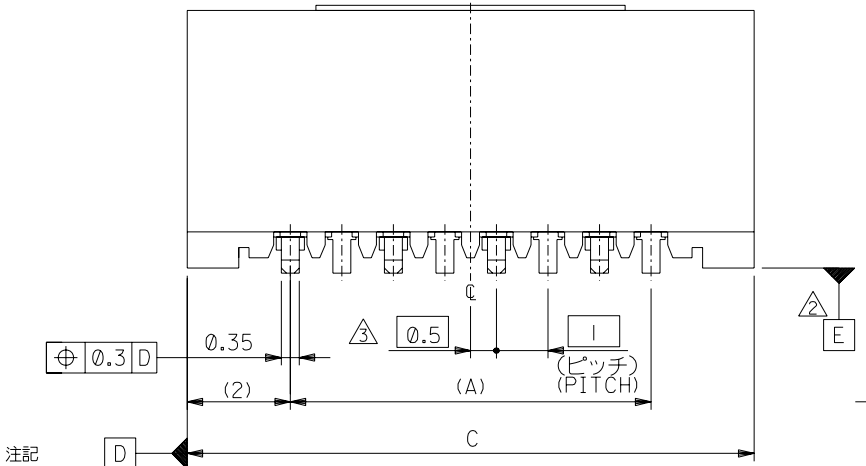
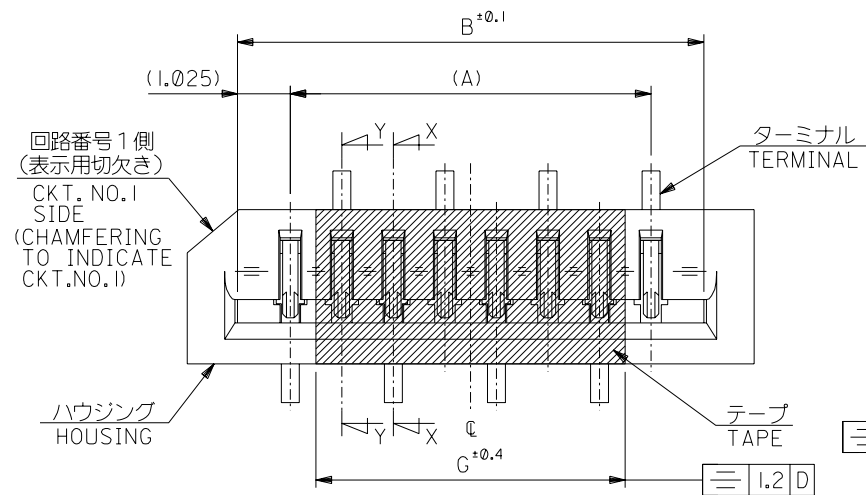




注記
NOTES:

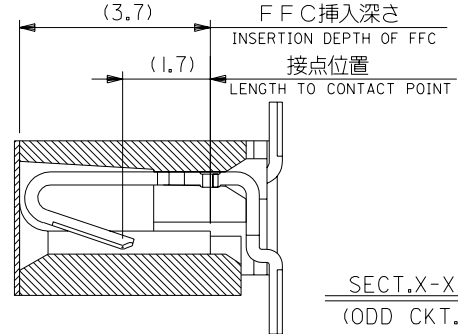
1. 使用材料 MATERIAL
ハウジング : PPS,UL94V-0 HOUSING :PPS,UL94V-0
ターミナル :リン青銅 TERMINAL :PHOSPHOR BRONZE
メッキ : ニッケル下地 銅ビスマスメッキ PLATING :TIN-BISMUTH OVER NICKEL PLATING
テープ : ポリイミド (t=50μm) TAPE :PI (t=50μm)

△ 基準面 E からソルダータールの半田付け面のズレ量は、
上方向0.1MAX. 下方向0.15MAX. とする。
MISALIGNMENT OF SOLDER TAIL FROM E
: UPPER DIRECTION 0.1MAX. , LOWER DIRECTION 0.15 MAX.

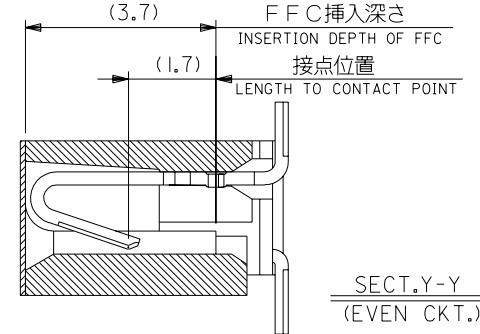
△ 偶数極に適用。
APPLY FOR EVEN CKT.

4. 本製品は 52808-**-20 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52808-**-20.

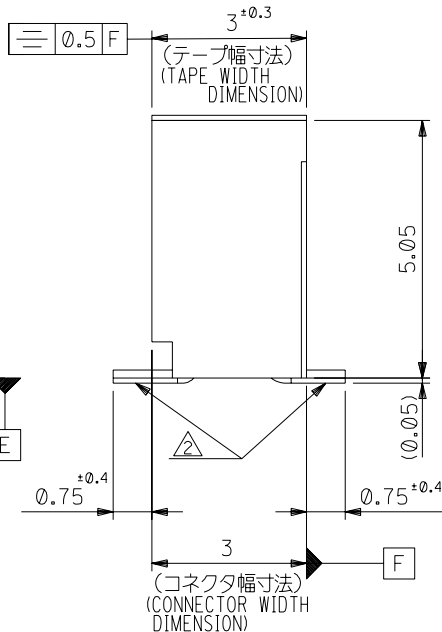
FPCについて:
打抜き方向は導体側から補強板を推奨致します。
補強フィルム材質はポリイミドを推奨致します。
接着剤は熱硬化接着剤を推奨致します。
ABOUT FPC:
RECOMMENDED PUNCHER DIRECTION : FROM CONDUCTOR SIDE TO STIFFENER BOARD SIDE.
RECOMMENDED MATERIAL :
STIFFENER FILM : POLYIMIDE
BONDING AGENT : THERMOSETTING BONDING AGENT



SECT.X-X
(ODD CKT.)



SECT.Y-Y
(EVEN CKT.)



6	33	31.05	29	52808-3029	30
	32	30.05	28	-2929	29
	31	29.05	27	-2829	28
	30	28.05	26	-2729	27
	29	27.05	25	-2629	26
	28	26.05	24	-2529	25
	27	25.05	23	-2429	24
	26	24.05	22	-2329	23
	25	23.05	21	-2229	22
	24	22.05	20	-2129	21
	23	21.05	19	-2029	20
	22	20.05	18	-1929	19
	21	19.05	17	-1829	18
	20	18.05	16	-1729	17
	19	17.05	15	-1629	16
	18	16.05	14	-1529	15
	17	15.05	13	-1429	14
	16	14.05	12	-1329	13
	15	13.05	11	-1229	12
	14	12.05	10	-1129	11
	13	11.05	9	-1029	10
4	12	10.05	8	-0929	9
	11	9.05	7	-0829	8
	10	8.05	6	-0729	7
	9	7.05	5	-0629	6
	8	6.05	4	-0529	5
	7	5.05	3	52808-0429	4
G	C	B	A	MATERIAL NO.	極数 CIRCUIT

材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH		—//—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
適用電線範囲 WIRE RANGE		—//—		TITLE 名称 I.0 FFC CONN. NON Z.I.F. SMT. ST. (WITH TAPE)	
被覆外径 INS. RANGE		—//—		-LEAD FREE-	
DRAWN BY 04/02/09 M.NINOMIYA		CHK'D BY 04/02/09 K.TOJO		DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV	
APP'D BY 04/02/09 M.SASAO		尺 度 SCALE 10-1		SD-52808-025 0	
角度 ANGLE	±3°	新規作成 (J2004-2345) RELEASED	M.N. K.	04/02/09	
30 以上 OVER	±0.3	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE	
10 以上 30 未満 OVER UNDER	±0.25				
10 未満 UNDER	±0.2				
一般公差 GENERAL TOLERANCES					

8

7

6

5

4

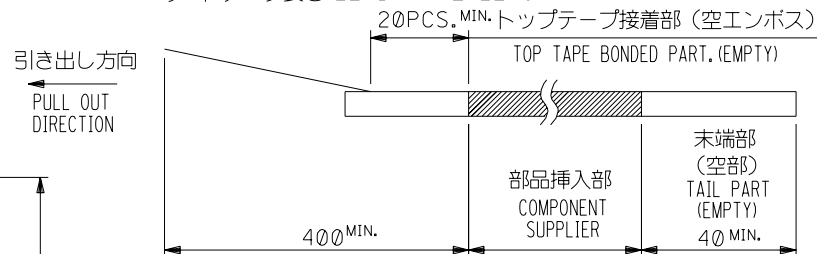
3

2

1

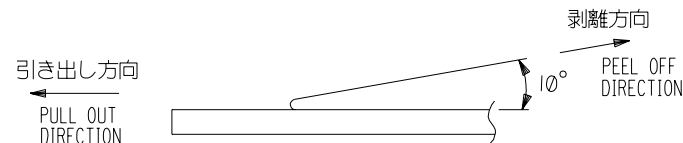
NOTES

- 製品詳細寸法については図面 SD-52808-025 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SD-52808-025.
- 梱包数量 : 1000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 1000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

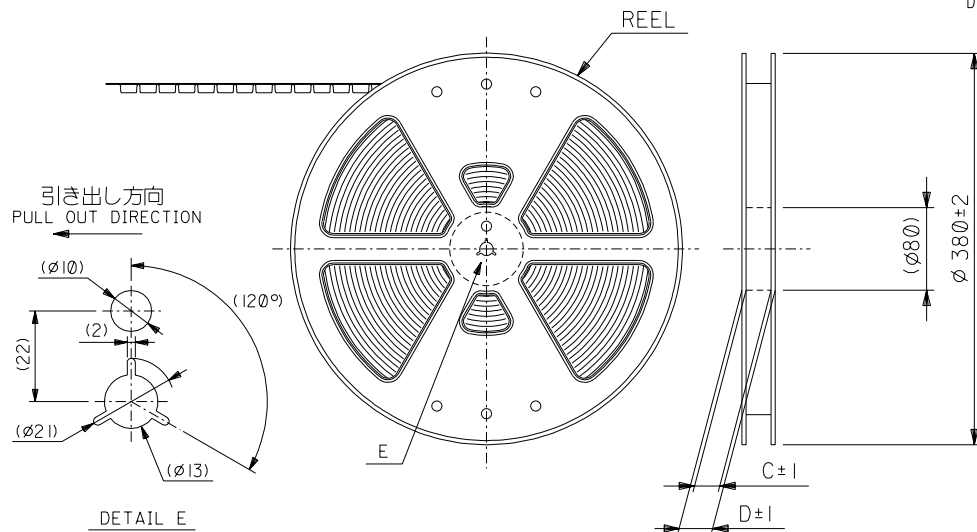


- トップテープの剥離強度 : 0.1N ~ 1.3N (10gf ~ 130gf)
(剥離方向は下図参照)

尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE : 0.1N ~ 1.3N (10gf ~ 130gf)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED, DURING TRANSPORTATION.



- 材料 (MATERIAL)
キャリアテープ (CARRIER TAPE) : ポリプロピレン (POLYPROPYLENE)
トップテープ (TOPTAPE) : PET, PE, PEF
リール (REEL) : ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYRENE (PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>
- MX1 製造製品は紙リールを使用すること。
ONLY MX1 PRODUCT ITEM SHOULD USE CARD BOARD REEL.
- 本製品は 52808-***91 の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52808-***91.



DETAIL E

				材料 MATERIAL	注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
52808-***71						REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
MODEL NO.				仕上げ FINISH	—#—	TITLE 名称	
角度 ANGLE				適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—	1.0 FFC Conn NON ZIF	
30 以上 OVER				被覆外径 INS. RANGE	—#—	SMT ST With Tape	
10 以上 30 未満 OVER UNDER				DRAWN BY 04/02/09 M.NINOMIYA	CHK'D BY 04/02/09 K.TOJO	Embstp Pkg -LEAD FREE-	
10 未満 UNDER				DR. 日付 CHK. DATE	APP'D BY 04/02/09 M.SASAO	DWG. NO. (SHEET 1 OF 6) REV	
一般公差 GENERAL TOLERANCES				記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	SD-52808-026	
				変更 REVISED	(J2004-2868)	A	
				新規作成 RELEASED	(J2004-2345)	0	

8

7

6

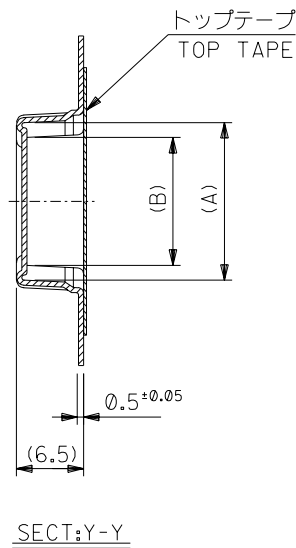
5

4

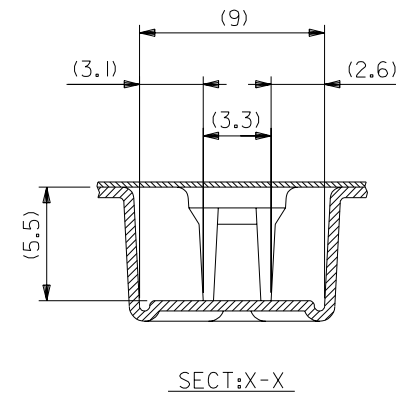
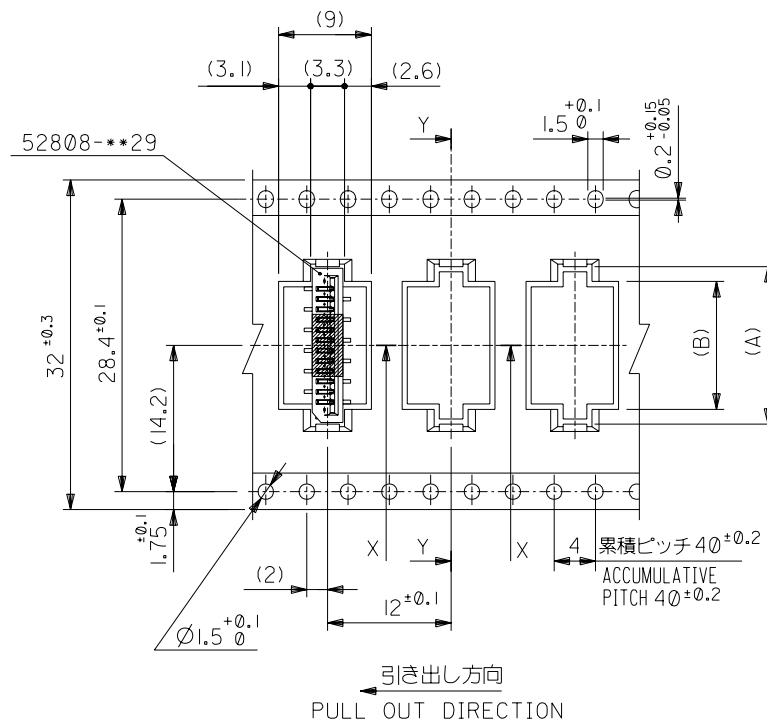
3

2

1

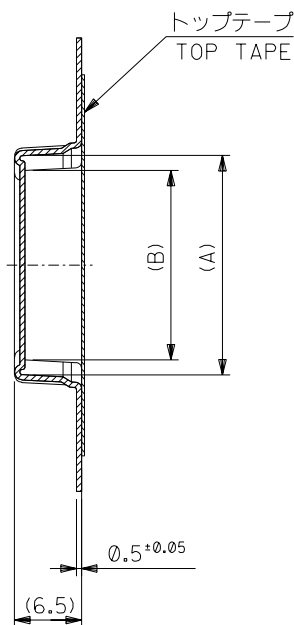


32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE

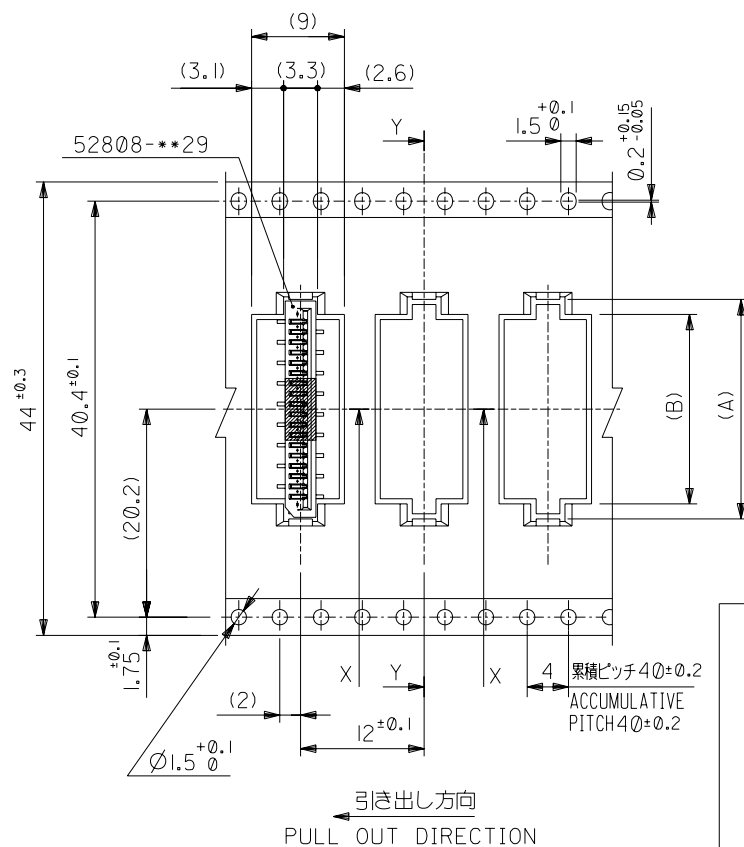
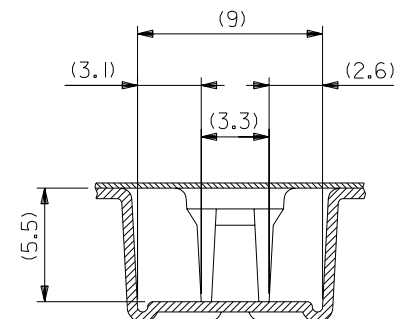


32	37.4	33.4	15.4	18.3	52808-1571	15
			14.4	17.3	52808-1471	14
			13.4	16.3	52808-1371	13
			12.4	15.3	52808-1271	12
			11.4	14.3	52808-1171	11
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 CKT.

										材料 MATERIAL SHEET 1 OF 6 参照 REFER TO SHEET 1 OF 6		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
52808-***71												REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
MODEL NO.												TITLE 名称	
角度 ANGLE		±3°										I.0 FFC Conn NON ZIF	
30 以上 OVER		±0.5										SMT ST With Tape	
10 以上 30 未満 OVER UNDER		±0.25		A 変更 REVISED (J2004-2868)		M.N K.T		04/03/04				Embstp Pkg -LEAD FREE-	
10 未満 UNDER		±0.2		0 新規作成 RELEASED (J2004-2345)		M.N K.T		04/02/09		DRAWN BY 04/02/09 M.NINOMIYA		CHK'D BY 04/02/09 K.TOJO	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD		DR. CHK.		日付 DATE		APP'D BY 04/02/09 M.SASAO		尺度 SCALE	
												DWG. NO. (SHEET 4 OF 6) REV	
												SD-52808-026 A	



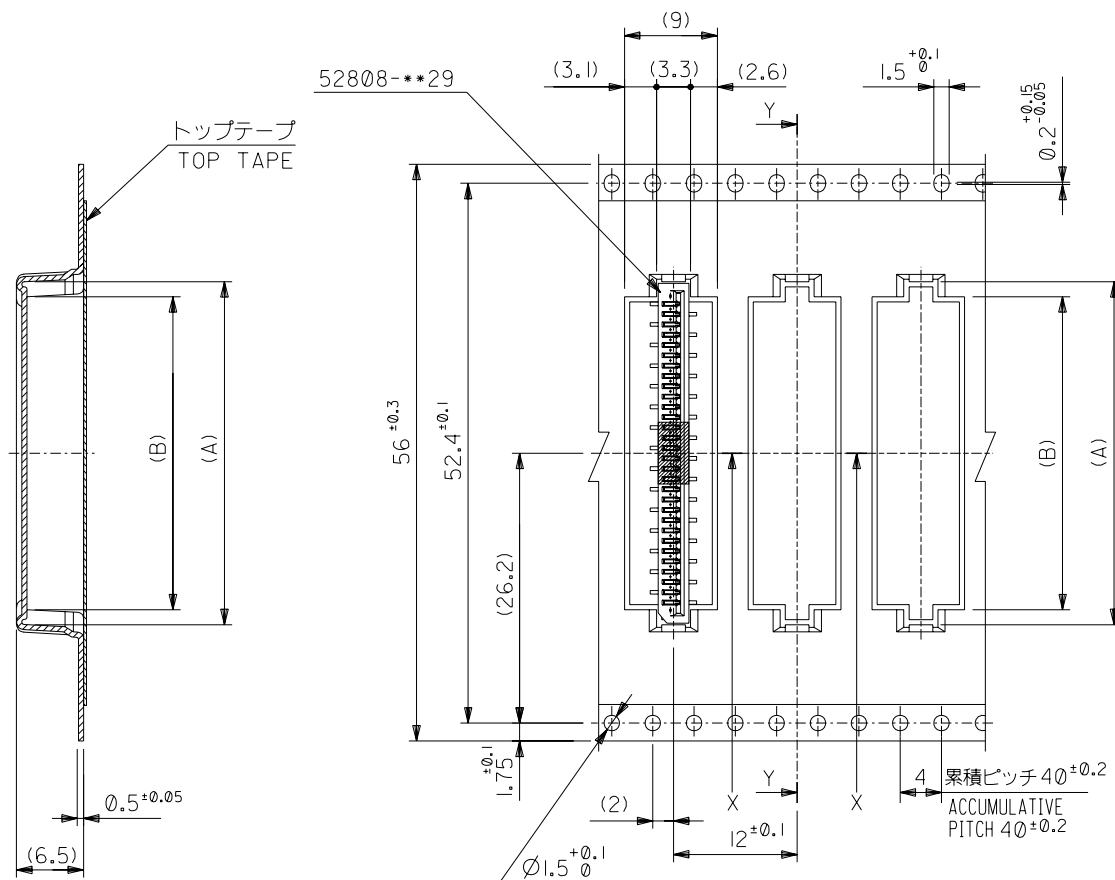
SECT:Y-Y

44mm幅キャリアテープ
44mm WIDTH CARRIER TAPE

SECT:X-X

44	49.4	45.4	28.4	31.3	52808-2871	28
			27.4	30.3	52808-2771	27
			26.4	29.3	52808-2671	26
			25.4	28.3	52808-2571	25
			24.4	27.3	52808-2471	24
			23.4	26.3	52808-2371	23
			22.4	25.3	52808-2271	22
			21.4	24.3	52808-2171	21
			20.4	23.3	52808-2071	20
			19.4	22.3	52808-1971	19
			18.4	21.3	52808-1871	18
			17.4	20.3	52808-1771	17
			16.4	19.3	52808-1671	16
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	C	(B)	(A)	MATERIAL NO.	極数 CKT.

52808-**-71				材料 MATERIAL SHEET 1 OF 6 参照 REFER TO SHEET 1 OF 6				molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
MODEL NO.				仕上げ FINISH				REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
角度 ANGLE				適用電線範囲 WIRE RANGE				TITLE 名称 I.O FFC Conn NON ZIF	
30 以上 OVER				被覆外径 INS. RANGE				SMT ST With Tape	
10 以上 30 未満 OVER				DRAWN BY '04/02/09 M.NINOMIYA				Embstp Pkg -LEAD FREE-	
10 未満 UNDER				CHK'D BY '04/02/09 K.TOJO				DWG. NO. (SHEET 5 OF 6) REV	
一般公差 GENERAL TOLERANCES				M.SASAO				SD-52808-026 A	
記号 LTR				日付 DATE					
変更内容 REVISION RECORD				尺度 SCALE					
新規格作成 RELEASED									
(J2004-2345)									
(J2004-2868)									



SECT:Y-Y

56mm幅キャリアテープ
56mm WIDTH CARRIER TAPE

引き出し方向
PULL OUT DIRECTION

56	61.4	57.4	30.4 29.4	33.3 32.3	52808-3071 52808-2971	30 29
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH			D	C	(B)	(A)
52808-***71			材料 MATERIAL SHEET 1 OF 6 参照 REFER TO SHEET 1 OF 6			
MODEL NO.			仕上げ FINISH —			
角度 ANGLE ±3°			適用電線範囲 WIRE RANGE —			
30以上 OVER ±0.5			被覆外径 INS. RANGE —			
10以上 30未満 UNDER ±0.25			DRAWN BY '04/02/09 M.NINOMIYA CHK'D BY '04/02/09 K.TOJO			
10未満 UNDER ±0.2			DR. CHK. DATE M.SASAO			
一般公差 GENERAL TOLERANCES			尺度 SCALE —			
記号 LTR			REVISION RECORD			
変更内容 RELEASED (J2004-2345)			MATERIAL SHEET 1 OF 6 参照 REFER TO SHEET 1 OF 6			
変更 (J2004-2868)			REVISE ONLY ON CAD SYSTEM			
新規格作成 (J2004-2345)			TITLE 名称 1.0 FFC Conn NON ZIF SMT ST With Tape Embstp Pkg -LEAD FREE-			
DWG. NO. (SHEET 6 OF 6)			SD-52808-026			
REV A			EN-01C(032)MXJ-32			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9